



连接器 > 插拔式连接器和笼子 > QSFP/QSFP+/zQSFP+



插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	QSFP
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2110819-1
QSFP+ Enh EVERCLEAR PT Conn

TE 产品编号 1888810-2
EMI/Dust Cover,XFP And QSFP

该系列中的其他产品 | QSFP+

QSFP/QSFP+/zQSFP+(7)

客户还购买了

TE 产品编号2227728-1
zSFP+ 1x2 Cage Assy, Press-Fit

TE 产品编号2199155-1
DDR4 DIMM 288 Pin SMT type

TE 产品编号2198318-2
zSFP+ STACKED 2X1 RECEPTACLE ASSEMBLY

TE 产品编号6489930-2
CONN ASSY HIGH CUR CE

TE 产品编号2-2013311-2
EMBOSS TAPE DDR3 204P 9.2H RVS

TE 产品编号2110193-2
IMP100S,H,V5P12C,UG,DEW39,4.9

TE 产品编号1939738-1
ILM COVER ASSY, LGA1366

文档

产品图纸
Cage Assy, QSFP, Through Bezel
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2170011-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2170011-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2170011-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_2170011-1_05022017141_dmtec](#)

英文版本

[MD_2170011-1_05022017141_dmtec](#)

英文版本